

Aremco-Bond 525-N

产品名称	Aremco-Bond 525-N
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

产品详情

Aremco提供广泛的导电和导热胶粘剂和涂料，可为整个行业中的各种电气，电子和热设计问题提供解决方案。

????????????

Aremco-Bond525-N

填充银的，导电和导热的，热固化的，单部分的环氧糊剂，达到340 ° F。

Aremco-Bond556

含银的，导电和导热的两部分环氧树脂浆料，最高温度为340 ° F。

Aremco-Bond556-LV

填充银，导电和导热的低粘度两部分环氧糊料，最高温度为340 ° F。

Aremco-Bond556-HT-SP

银填充，导电和导热，可丝网印刷的两部分环氧糊料，最高温度为445 ° F。

Aremco-Bond556-HT-HC

填充银，高导电性的两部分环氧糊剂，温度达390 ° F。

Aremco-Bond556-HT-UHC

Aremco-Bond614

镍填充，导电和导热，经济的360度两部分环氧树脂。

Aremco-Bond616

填充银，导电和导热，经济，两部分环氧树脂，可承受360 ° F的温度。

Pyro-Duct597-A（粘合剂）Pyro-Duct597-C（涂层）

充银，导电和导热的一体式系统，温度高达1700 ° F。

Pyro-Duct598-A（胶粘剂）Pyro-Duct598-C（胶粘剂）

镍填充，导电和导热的整体式系统，温度高达1000 ° F。